



CY62147G18-55BVXI

Număr parc	CY62147G18-55BVXI	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	Cypress Semiconductor (Infineon Technologies)	Starea stocului	13296 pcs stock
Descriere produs	IC SRAM 4MBIT PARALLEL 48VFBGA	Barca din	Hong Kong
Foi de date	ASYNCRAM With On-Chip ECC.pdf CY62147G/GE/2G MoBL®.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

13296 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

4800 pcs

\$3.56

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de CY62147G18-55BVXI

Scrieți timpul ciclului - Word, Page	55ns	Tensiune - Aprovizionare	1.65V ~ 2.2V
Tehnologie	SRAM - Asynchronous	Pachetul dispozitivului furnizor	48-VFBGA (6x8)
Serie	MoBL®	Pachet / Caz	48-VFBGA
Pachet	Tray	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Tipul de montare	Surface Mount	Tip de memorie	Volatile
Dimensiunea memoriei	4Mbit	Organizarea memoriei	256K x 16
Interfața de memorie	Paralel	Formatul memoriei	SRAM
Numărul produsului de bază	CY62147	Timpu de acces	55 ns

Vești înrudite



2.000 hamuri de cablu s-au întors într-o săptămână

2023/08/3

Producătorul de camioane electrice din Londra pentru a se îmbina cu producătorul de contract din Arizona EV

2023/08/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

PCB-uri întinse pe monitor cardiac inteligent și multe altele

2023/08/16

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei DC Converter în a doua generație

2023/09/7

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu Future Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

2023/08/16

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31